

Pâte thermique GD770, 150g

Codes produits :

Référence AM3747

EAN13 : -

CUP : 38249996

caractéristiques du produit :

Couleur: Violet

Max. température de fonctionnement:
200 °C

Conductivité thermique: 3,0 W/mK

Montant: 150 g



Attributs du produit :

Description du produit :

Pâte thermique de haute qualité pour refroidisseurs avec une conductivité thermique jusqu'à 3,0 W/mK. La pâte thermique est conçue pour assurer un meilleur transfert de chaleur entre la source de chaleur – le composant électronique et son refroidisseur. Cela comble les irrégularités entre la surface du refroidisseur et la surface du composant refroidi et augmente ainsi le transfert de chaleur vers le refroidisseur, qui a alors une plus grande efficacité de refroidissement. Grâce à l'utilisation de pâte thermoconductrice, vous rendrez globalement le refroidissement plus efficace et prolongerez la durée de vie des composants refroidis. Convient à tous les semi-conducteurs (LED), processeurs, cartes graphiques, modules de mémoire et plus encore. La pâte n'est pas conductrice d'électricité.

Conductivité thermique : 3,0 W/mK

Température minimale de fonctionnement : -50°C

Température maximale de fonctionnement : 200°C

Densité spécifique : > 3,0 g/Cc

Poids du colis : 150g

Galerie de produits :

